

新製品紹介

HMNデータ及び電源/ 信号高密度モジュール

- 既存のHDCHMNモジュラシステムと互換
- 丸形シールドモジュール



過酷な環境やインダストリアルアプリケーション向けに設計されたHDCHMNモジュラーシステムは、電源、信号、およびデータ接続用のさまざまなオプションを提供します。今回の追加リリースにより、HDCHMNシステムがロボットおよびオートメーションアプリケーションに対応可能となりました。
HMN D3-2 / 6シールドデータモジュールは、高速データ転送(Cat5e)に対応し、各イーサネットペアの個別のシールドにより、高い伝送品質を提供します。各丸形インサートに2つまたは6つの接点があり、単一のHMNモジュールに最大3つのインサート構成が利用可能で、最小のモジュールサイズで高密度のイーサネット接続を可能にします。高速リアルタイム通信を提供すると供に、既存のHMNモジュラーシステムと互換性も持っています。新しいHMNソリューションを使用して、コントロールキャビネットとロボットまたはオートメーションラインの可動部品間のハイブリッドケーブル接続用として、包括的なカスタマイズインターフェースを提供します。

主な機能

- HMN-D3-2 / 6-M / Fシールドデータモジュール:
 - Cat5eデータ要素
 - 定格電流:1.2A
 - 電圧:30V
 - 汚染度:|||
- 動作温度: -20°C~ + 125°C
 - 圧着サイズ 0.14mm²の導体:1.0mmまで²2Pモジュールおよび 0.03mm²の場合: 0.34mmまで²6Pモジュール用
- HMN高密度パワー/信号モジュール
- 電源:
 - 定格電流:40A
 - 電圧:830V
 - 温度範囲:-40°C~+125°C
 - 保護度:3
 - 過電圧カテゴリー: III
 - 圧着サイズ 導体1.0mm²6.0mmまで²

主な利点

- HMN-D3-2 / 6-M / Fシールドデータモジュール:
 - 1つのインサートで2つおよび6つの接点の可能な構成
 - 各イーサネットペアの個別のシールドによる高いシグナルインテグリティ
 - シールドモジュールを使用した他のソリューションと比較して、より効率的でシンプルな組み立てプロセス
- HMN 3/4高密度パワー/信号モジュール:
 - 単一モジュールでの高電源接続と信号接続の 堅牢でスペース効率の高い組み合わせ
 - 既存のTEHDCHMNモジュラーシステムと互換性有り

アプリケーション

- ロボット:
 - データ接続
 - モーターおよびブレーキシステム
 - デジタルフィードバック
- ・ オートメーション
- 工作機械

電気的特性

- IEC 60512:電子機器用コネクタ -テストと 測定値
- EN 60352-2:無はんだ接続-パート2:圧着接続 一般的な要件、テスト方法、およびアプリケーションガイダンス
- IEC 60512:電子機器用コネクタ -テストと 測定値

機械的特性

- EN 61984:コネクタ-安全要件とテスト
- IEC 60068:環境試験
- IEC 60512:電子機器用コネクタ- テストと測定
- IEC 60529: Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code)

LEARN MORE

HDC HMN モジュールシステム製品ページ HDC HMNモジュールシステム型番リスト HDC HMNモジュールシステムフライヤー